

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2024-022

金发科技股份有限公司

关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信并进行 授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合公司实际情况，公司及其全资子公司、控股子公司 2024 年度拟向金融机构申请经营性综合授信额度，授信内容用于融资、贷款、结算等。授信额度、授信内容等以金融机构实际审批的情况为准。

为提高工作效率，及时办理授信融资业务，在单一主体向金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币 30 亿元（含），提请董事会授权董事长在上述授信额度范围内代表公司决定和审批相关授信事项，并签署（或签章）上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），董事长的签字与签章具有同等法律效力。董事长可在上述授信额度范围内在公司内部进行分级授权。授权期限为自董事会审议通过之日起至 12 个月。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营实际需求来确定，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，授信期限内，授信额度可循环使用。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日